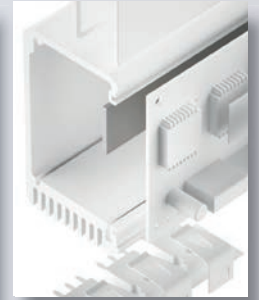


SILIKON GAP-FILLER TGF-USS-SI

sehr weich, elastisch



TGF-USS-SI ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfähiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich sehr gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Füllung des Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfähigkeit. Durch seine ultra Weichheit und Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei minimalem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert. Durch seine natürliche Haftfähigkeit lässt sich das Material sehr gut vorapplizieren. Durch einen einseitig aufgetragenen wärmeleitenden Film ist das Material einseitig nicht haftend.



Stand 11 / 2018

EIGENSCHAFTEN

- Ultra weich und formanpassungsfähig
- Wärmeleitfähigkeit: 3,3 W/mK
- Wirkung bei minimalem Druck
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Vibrationsdämpfend
- Leichte Vormontage durch Selbsthaftung
- Einseitig selbsthaftend

LIEFERFORMEN

- Matte 210 x 420 mm (0,5 - 3,0 mm Dicke)
- Matte 210 x 360 mm (3,5 - 5,0 mm Dicke)
- Einseitig haftend durch Filmlaminat (TGF-USSXXX-SI-A1)
- Als lose Einzelteile
- Als Kiss Cut Formteile auf Bogen

ANWENDUNGSBEISPIELE

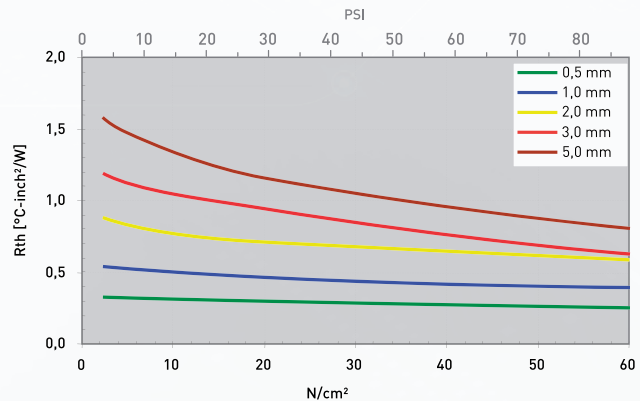
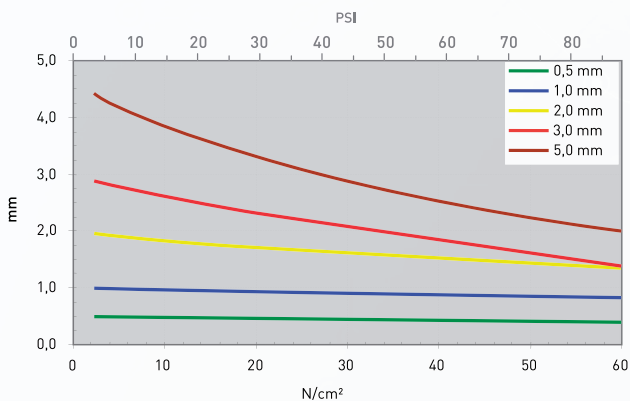
- Thermische Anbindung von z.B.
- SMD Bauteilen
 - Through-hole Vias
 - RDRAM Speicherbausteine
 - Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs z.B. in Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Embedded-Boards

Eigenschaft	Einheit	TGF-USS0500-SI-A1	TGF-USS1000-SI-A1	TGF-USS2000-SI-A1	TGF-USS3000-SI-A1	TGF-USS5000-SI-A1
Material		Silikon mit Keramikfüllung	Silikon mit Keramikfüllung	Silikon mit Keramikfüllung	Silikon mit Keramikfüllung	Silikon mit Keramikfüllung
Farbe		Dunkelgrau / Grau	Dunkelgrau / Grau	Dunkelgrau / Grau	Dunkelgrau / Grau	Dunkelgrau / Grau
Dicke	mm	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0
Härte	Shore 00	45	45	45	45	45
Keine Lackabweisung (LABS) ¹		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Entflammbarkeit (Äquivalent)	UL 94	V0	V0	V0	V0	V0
RoHS Konformität	2011 / 65 / EU	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermisch						
Widerstand ² @ 400 kPa @ Dicke	°C-inch ² /W (mm)	0,26 [0,47]	0,40 [0,87]	0,63 [1,55]	0,75 [1,84]	0,96 [2,48]
Widerstand ² @ 200 kPa @ Dicke	°C-inch ² /W (mm)	0,29 [0,48]	0,45 [0,93]	0,70 [1,70]	0,94 [2,30]	1,15 [3,27]
Widerstand ² @ 70 kPa @ Dicke	°C-inch ² /W (mm)	0,31 [0,49]	0,51 [0,99]	0,80 [1,85]	1,07 [2,68]	1,42 [3,98]
Thermische Leitfähigkeit	W/mK	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 150	- 40 bis + 150	- 40 bis + 150	- 40 bis + 150	- 40 bis + 150
Elektrisch						
Durchschlagsfestigkeit	kV / mm	>10	>10	>10	>10	>10
Durchgangswiderstand	Ohm - cm	1,0 x 10 ¹⁰	1,0 x 10 ¹⁰	1,0 x 10 ¹⁰	1,0 x 10 ¹⁰	1,0 x 10 ¹⁰

Testmethode: ¹ P-VW 3-10.7 57650 Temp. Test, ² ASTM D 5470. Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.

Standarddicken: 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm

mm vs. N/cm² (PSI) / Rth vs. N/cm² (PSI)



Unsere technischen Angaben und Daten erfolgen nach bestem Wissen, entsprechend dem aktuellen Stand der Technik und stellen lediglich unverbindliche Informationen in Bezug auf die Produktleistung in einer Applikation sowie etwaige Schutzrechte Dritter dar. Sie befreien nicht von der Durchführung eigener Prüfungen. Verwendung und Verarbeitung der Produkte liegen außerhalb unserer Kontrolle und sind im Verantwortungsbereich des Anwenders. Änderungen der Angaben bleiben vorbehalten.